CLIPPEDIMAGE= JP357026492A

PAT-NO: JP357026492A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 57026492 A

TITLE: SEMICONDUCTOR LASER

PUBN-DATE: February 12, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KAMESHIMA, YASUBUMI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC CORP

N/A

APPL-NO: JP55101490 **APPL-DATE: July 24, 1980**

INT-CL_(IPC): H01S003/18 US-CL-CURRENT: 372/34

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the temperature characteristics of an oscillation threshold of a semiconductor laser by forming an active layer of InGaAs P on an InP substrate in a double hetero architecture in which AlGaAsSb matched in lattice to the substrate and the active layer is interposed therebetween.

CONSTITUTION: A clad layer

AI<SB>u</SB>Ga<SB>1-u</SB>As<SB>v</SB>Sb<SB>1-v</SB>3, an active layer In<SB>x</SB>Ga<SB>1-x</SB>As<SB>y</SB>P<SB>1-y</SB>4, a clad layer AI<SB>u</SB>Ga<SB>1-u</SB>Ag<SB>v</SB>Sb<SB>1-v</SB>5, and an ohmic layer 6 are

sequentially formed on an InP substrate 2. The layer 4 has a low refractive index, and is interposed between the layers 3 and 5 having large band gap, and the layer 3 is of N type, the layer 5 is of P type and the layer 4 is undoped N type to inject and excite it. Thus, misfit dislocation is hardly taken place in the boundary between the layers 4 and 5, and accordingly preferable crystallinity including no defect can be performed, and the temperature characteristics of the oscillation threshold can be improved.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio

09 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭57—26492

MInt. Cl.3 H 01 S 3/18 識別記号

厅内整理番号 7377-5F

43公開 昭和57年(1982)2月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

64半導体レーザ

p. 18

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

创特 顧 昭55-101490 ❷出

願 昭55(1980)7月24日

@発 明 文泰息拿 老

人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 内原晋

1. 発明の名称

2. 特許請求の範囲

InP 患板結晶上に、直接維移領域の進晶比X, Yをもつ化合物半導体機晶 Inx(b1-xAs vii-yの危性 層を这些板結晶及び活性層に格子整合した提晶比 U、Vをもつ化合物半導体協品Alu Gal-u Asv Stol-v で挟み込んだダブルヘテロ構造を其偏した事を特 **敢とする半導体レーザ。**

3. 会男の評価な説明

本発明は Inul 基板上に活性層を In Classe, クラッ ド曲を Al ChAs Su を格子を合をさせてエピタキシ ャル収及させる事により 1.1~1.6 mm までの赤外 光を反出する半導体レーザに関するものである。 クラッド周と后性層間のエネルギー障機を高くし、 かつ結晶性のよいヘテロ界面をつくる事により、 発展閾値の風度特性のよいかつ素子設計上の自由

度を大きくする事のできる半導体レーザを提供す るものである。

これはまた発光ダイオードにも適用され得るもの

光ファイバーを用いた適信はその大容量性、無 誘導性の特徴を生かした通信手段として開発がす すめられている。この光ファイバー通信の元原と して半導体レーザは、その小型商便性。直接変調 可能などの利点があり、重要な素子である。近年 光ファイバーの吸収損失が最近になる放表が得製 技術の進歩により 1.05 mm から 1.3 mm 更に 1.55 Ain へと移行していくにつれ、要求される発光板 長は上記皮長の長皮長者へと変ってきている。現 在この皮長帯の半導体レーザとしては1-V涙化 合物単導体の進品 In UaAsP を活性層としクラッド 層を InPとする組み合せが乗っとも多く採用され ている。

この InGaAsP レーザーで正面しているみっとも 大きい問題はその発表測慮の上昇が温度に個めて 敵感な事である。その例を患し歯に示す。即ち、

発展関連の国産収存性を I = Io exp (T/To) と扱わしたときの Li は 1 からわかる様に 70 K程度であり、更に求選式温度が 80 C を終えると Li は更に低くなっている。それに対し AI GaAs 系の短度長レーザではこの温度全域で Lo~120 K位である。この事は地下ケーブル寺に実装される光通信システムでは大きな問題であり、 In GaAs P を活性層とする長度サレーザの実用化にはその発展関連の温度特性の文書が是非必要である。本発明は長度長レーザの解風物質に設付を加え、上述の問題点を解決する事を目的とする。この目的を選成するために本発明の半導体レーザは In P 基板上に、 Inx Ga_{1-x} Asy P_{1-y} で成る活性層を InP 基板及び活性層に格子受合した Alu Ga_{1-u} Asy So_{1-y} で挟み込んだダブルヘテロ酵産を投げている。

<u>.</u> . .:

AlGaPSbなどが季げられるが、直接選移領域が進 晶比の広い电圏にある事、結晶成長条件のデータ の書後が走宮な点で InChAsP が最っとも通してい る。更に基板材料としては第2図から InP InAs Uado Aldo が挙げられるが現在、艮真な無私位 お品が得られるのは lnt であり、 水板、舌性層の 組み合せは InP/InChAsP が減迫である。しかし従 米の構造ではダブルヘテロ構造のクラッド層とな るべき病1月および弟3月に hP を採用している ので、ある一定の皮長の光を放出する活性層の組 成を伏めたとき、クラッド場と估性層の間のエネ ルギー走を自由にとれない事情が生じている。と の欠点を除去する為に本発明では第1層および募 3 順にAltaAsSb を採用している。将2図からわ かるようにAllbAsSb の 4 元 在品は格子定数を ing に合せた状態でパンドギャップエネルギーを Int よりも大きくさせる事が可能である。 Alある いはめ の成分がある値より多いと萬品は間接通 移鎖駅に入るが、クラッド樹は発光に関与しない ためこの事は不部台な条件とはならず、むしろク

られる。特に発展被長が1.1 mm近くのレーザについては活性増とフラ・ド間のエネルギー造が近くなるのでその効果は無視出来ない。第2にヘテロ界面における結晶の不完全性が挙げられる。例えば界面のミスフィ・ト伝位、点欠陥などを通じての効起ギャリアの非発光再結合、PN 混合の不完全性による電流リークなどが考えられる。

CCで1.14m~1.6 4m の発光政長を有する名子並合した 1-V 疾傷晶系を用いた及政長半導体レーザを得る組み合せについて説明する。第2回は左構機機に偽品のパンドギャ・プェネルギー右間機軸にそれを双長に換算したもの機論に協品の格子定政をとったものである。それぞれの二元結晶を紹ぶ曲線は三元視晶のパンドギャ・アの変化を示すもので、点線で結ばれた区域は間接選移であり、活性層としては、適さない。格子定效が落板二元結晶で定められているため、発光政長を必要な追にするには活性層は必然的に型元島晶でなければならない。第2回で新疆で示した1.1~1.6 4m の 政長領域をもつ活性層としては InCaAsP, AlCaAsSo

ラッド層にリークして発光する**成分を抑制する**動 きをする。活性層とクラッド層のエネルギー差を 大きくする事により温度特性を改善できる事は勿 論であるが、他方両者の屈折率差が大きくなるた め必然的に高次モードが出現し易くなる。しかし その点は活性層厚さを 0.15/m 程度に乗くする事 により解決される。即ち、高次モードの選択は活 性層とクラッド層の屈折率差のみならず光導波路 のサイズによっても左右されるからである。現在 のエピタキシャル結晶成長技術では活性層厚さを 所要の厚さに削御する事は比較的容易である。 更に重要な事は一般に多層構造がエピタキシャル 成長されるとき、成長膚が三元以上の底晶である 方が成長面内の格子並合が容易であるという実験 **対果である。(ジャーナル,オブ,ザ,エレクロ** ケミカルソサエテイ 126 巻 664 貞) 即ち、四元后性 盾の上に InP 二元胎晶を成長させた場合にはわず かの格子ずれでもミスフィット伝位が生じやすい が、InP 二元結晶上に InClaAst 四元系進品をエピ タキシャル成長させた場合、エピタキシャル成長

面内の格子足数は社込み組成が完全整合の条件からずれているときでも四元協議が収接方向にテトラゴナルな格子変形をする事により、成長面内で格子を合わせる現象が起き、ミスフィット転位が生じにくい事がX線回折法により観測されている。この事はエピタキシャル成長する活が多元系である方が格子変形の自由度が増す事により有利である。この様に活性層 InGaAar の上に成3層クラッド所として「nP・二元結構を成長させるよりもAlvaAasbの四元結構を成長させる方がその外面においてミスフィット転位を生じにくくさせ、ひいては点欠哨等を含まない良好な結構性が実現し前述したような希接剛値の個度特性を底下させているヘテロ外面あるいは 21% 接合の不元全性を改良するのに有効な手後である。

次に本発明の実施例について説明する。第3凶 は 電航住入助起による半導体レーザの構造例であ り、いわゆるダブルヘテロ構造をもたせてある。 InP素板 2 の上に減 1 層クラッド層 Alu(ia_{1-ii}Asv Sb_{1-v}3,第2 層活性層 Inx(ia_{1-x}Asyド_{1-x}4,第3 層ク

れている。n個の電性1はInP基板2にAuGe 含金でつけられている。この素子をメタライズしたタイアモンドヒートシンク10 にInP基板2を上にし、以4点のInGaAsPを下倒にして 2n9 で厳奮し、更にをメッキしたCu ブロ・ク11 に組み立てられる。この状態で電流をP側からn 側へ続せば PN 接合部で電子と正孔が再結合して結晶へき閉面を反射鏡とするフィードバ・ク作用によりレーザ光が放出される。

4. 図面の商単な説明

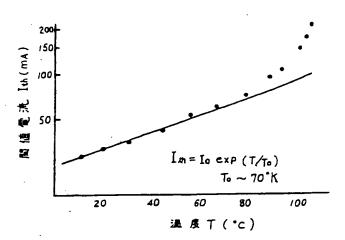
ラッドMe AluGa1-uAsvSb1-v5。 再4層オーミック層 InvGa:-wAsePi-s6, を順次仮相エピタキシャル法で 形成する。 活性層 InxGa_{1-x}AsyP_{1-Y}4 は曲折率が低 くパンドギャップの大きいAluClaj-uAsvSbj-v 層 3 と5ではさまれており世入励起を行なうため第1 Mana Alu Cal-uAsvSb1-v3 はn型或3層Alu Cal-uAsv Sbl-v5はP型活性層 4はアンドープn型としてあ る。 估性層 Inx(b_{1-x}AsyD_{1-Y} の X , Y およびクラ ▼ド層 Alucka_{1-tr}Asv Sto_{1-v} の U , V の値は発光仮長: を 1.1~1.6 mmとすると、格子定数を InP 基板に合 わせる条件から発光放長 1.1 µnuのとき X ~ 0.89, Y~0.23、 発光皮長 1.6μm のとき X~ 0.58, Y~ 0.83 役度であり、クラッド層は活性層のパンドギ ャップより 0.3 eV 高い値を目安とすると、俗子整 合の条件から 1.1 mm のとき U ~ 0.60, V ~ 0.53。 1.6 am のときり~0.25. V~0.52 程度となる。 弱 4 周 Inw Ga: w Asz P: -z 6 はオーミック接触を得 るためのものでP型としてある。この弟4暦上に ストライプ状に窓をもった SiOz膜 7 を設け、更に AuZn を振波することによりP伽電艦8が形成さ

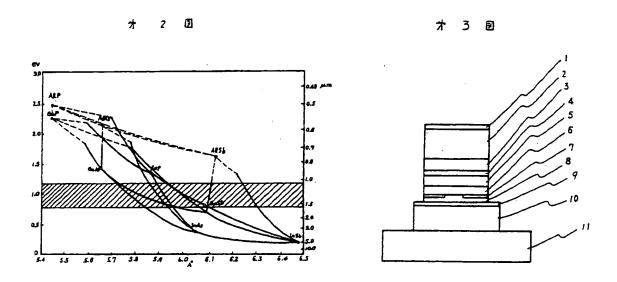
ロ・クをあらわす。

代理人 非理士 内 佰









-436-

		· >.
	*	
t om til flest skille stat stille skille skille Skille skille skill	diagramia artifectory sen <mark>danamanga</mark> nah en gan a en at satu b <mark>an</mark> a	The second secon
	$\label{eq:problem} \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
	en e	
사용 기계		
	# 1	
	•	